

证券代码：688028

证券简称：沃尔德

### 投资者关系活动记录表

<b>投资者关系活动类别</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（券商组织的策略会）
<b>参与单位名称</b>	华泰证券、浙商证券、中航证券、西部证券、天风证券、中国国际金融、西南证券、华创证券、信达证券、东方证券、东吴证券、山西证券、广发基金、恒越基金、中银基金、信达澳亚基金、华夏基金、富安达基金、天治基金、华宝基金、安信基金、平安基金、长安基金、泉果基金、杭州正鑫私募、澜熙资管、复胜资管、筌筌资管、上海景林资管、中金众鑫投资、熵盈私募、重阳投资、上海冲积资管、上海丹羿资管、上海大朴资管、国金证券资管、方正人寿、思柏投资、德劭公司、昱奕资产、泽瑛私募、深圳博普资产、上海利位投资、招商基金、国联民生、华福电子、惠升基金、常瑜资产、国元通信、胤胜资产、华商证券、财通证券、涌乐投资、南华基金、中汇人寿、巨子投资、顶天投资 中邮电子、万家基金 国联民生证券、鼎讯私募、诺安基金、万家基金、中军投资、翀云投资、中邮电子、国联民生证券自营、众安保险、广发基金、中欧基金、长信基金、易方达基金、浙商资管、人保养老基金 部分会议参会者无法签署调研承诺函，但在交流活动中，我公司严格遵守相关规定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。
<b>时间及地点</b>	3月3日 14:30-16:00（嘉兴沃尔德）；3月4日 10:00-11:00（电话会议） 3月5日 9:00-12:30（无锡）
<b>上市公司接待人员姓名</b>	董事长、总经理：陈继锋 副总经理、董事会秘书：陈焕超 证券事务代表：沈李思
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<b>风险提示：</b> 1、新产品、新项目从技术研发到产业化过程中将可能遇到技术研发进度缓慢、技术及产品发展趋势判断失误以及技术成果转化不力等不确定性因素；同时需要在技术研发、工艺完善和设备选型方面进行大规模投资，以及后续市场开拓会面临较大的不确定性或者下游市场需求不及预期，无法如期为公司带来预期的收益，对公司的发展产生不利影响。特此郑重提醒广大投资者防范公司相关新业务的投资风险！

2、本次以简易程序向特定对象发行股票方案已经公司 2024 年年度股东会授权、发行方案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具备相关条件后续将召开董事会等审议程序，最终需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。特别提醒投资者仔细阅读《2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次股票发行相关的风险说明”有关内容，注意投资风险！

3、如涉及对行业预测/判断、公司发展战略和经营计划等相关内容，不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险！

### 第一部分 简易程序向特定对象发行股票相关情况

本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额 30,000.00 万元，拟将募集资金用于公司主营业务相关项目，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟总投资额	拟使用募集资金投资额
1	金刚石微钻产业化项目（一期）	13,383.02	13,300.00
2	金刚石功能材料产业化项目（一期）	13,157.83	13,100.00
3	金刚石功能材料研发中心项目	3,888.32	3,600.00
合计		30,429.17	30,000.00

#### 1、金刚石微钻产业化项目（一期）

半导体行业正处于高速增长的历史周期中，而半导体制造领域的硬脆材料的微孔加工对精度、孔壁光洁度、孔径一致性、加工效率等要求极高，推动金刚石微钻市场需求持续攀升。

全球 PCB 行业正迎来以 M7/M8 向 M9 材料迭代为核心的技术升级浪潮，板材耐磨性与加工难度大幅度提升，传统硬质合金钻针损耗加快、使用寿命缩短，换刀次数数倍增加，导致客户生产加工效率大幅降低，而金刚石微钻凭借超高硬度、优异的耐磨性等优势，具有更优的使用寿命及加工效率，有望成为高端 PCB 微孔加工的重要工具之一。

拟利用现有厂房并装修改造实施，建设期拟定 3 年，项目建成达产后可实现年产 560,000 支金刚石微钻的生产能力。

#### 2、金刚石功能材料产业化项目（一期）

在声学振膜领域，随着汽车、消费电子等声学应用场景向高端化升级，传统振膜材料逐渐暴露出性能瓶颈，塑料、金属等材质在刚性、密度、导热性等核心指标上的短板愈发明显，难以适配高端汽车音响对音质保真度、高频响应的严苛标准。金刚石具备高刚度、高声学传播速率、轻质、高声学截止频率等优势，成为高端声学振膜材料之一。

本项目将依托成熟的 MPCVD 生长技术与激光微纳米精密加工技术，系统优化关键工艺参数，实现高质量规模化生产。项目达产后将大幅提升产能，推动产品从小批量试产向规模化供应的转型，加快金刚石功能材料赛道布局，构建业务新增长曲线。拟利用现有厂房并装修改造实施，建设期拟定 3 年。项目建成达产后可实现年产 270,000 片 CVD 钻石声学振膜的生产能力。

### 3、金刚石功能材料研发中心项目

在半导体热管理领域，高功率电子器件尤其是 AI 芯片的热管理问题日益严峻，金刚石具有优异的热扩散系数，可实现芯片局部热点的迅速响应与高效扩散，有效防止热量淤积；其良好的绝缘性与低介电常数，不会引入额外的寄生电容，保障了芯片在高频运行时的信号完整性，契合 AI 芯片的高频率运行需求。

在量子科技与精密光学领域，量子级金刚石凭借稳定的晶格结构和独特的色心特性，不仅是理想的量子载体，其极端环境下的光学透过性也使其成为高端光学窗口的核心材料。当前国内量子级金刚石开发仍处于起步阶段，面临晶体纯度控制、色心调控等多项技术挑战，亟需开展系统性研发以突破关键技术，构建自主可控的技术体系。

拟利用现有厂房并装修改造实施，建设期拟定 3 年。本项目聚焦于金刚石功能材料及应用，研发方向包括“金刚石散热晶圆制备技术研发”“金刚石复合冷板材料研发”“量子级金刚石晶体研发”等。

2026 年度以简易程序向特定对象发行股票具体内容见 2026 年 3 月 3 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告，敬请广大投资者注意查阅。

## 第二部分 提问与回答

**Q：请介绍公司 2025 年度经营情况**

公司已于 2026 年 2 月 28 日披露《2025 年度业绩快报公告》，经公司财务部门初步核算，预计 2025 年公司实现营业收入 75,370.36 万元，较上年同期增长 11.08%；实现归属于母公司所有者的净利润 9,424.03 万元，较上年同期下降 4.98%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 8,401.35 万元，较上年同期下降 5.80%。

2025 年，公司核心刀具业务稳健经营，产品线不断丰富，产品矩阵得到进一步升级，在汽车、消费电子、新能源装备、半导体等精密加工领域实现营业收入增长；金刚石功能材料业务在新品研发与市场拓展方面取得阶段性成果，实现小规模营业收入，但仍处于投入期。受刀具行业竞争持续加剧、部分原材料价格持续上涨、固定资产折旧增加、部分期间费用有所增加等影响，综合导致公司净利润略有下滑。

该业绩快报所列示的财务数据未经注册会计师审计，具体数据以公司 2025 年年度报告中披露的数据为准，敬请广大投资者注意二级市场投资风险。

**Q:公司金刚石微钻产品在 PCB 客户的进展情况？**

公司与多家 PCB 厂商进行金刚石微钻产品的验证等工作。客户合作均基于正常的商业逻辑和业务需求，遵循市场化原则，按照规范的商业流程开展，公司具体客户、订单及测试信息属于商业保密范畴，未经客户许可公司不便讨论具体客户名称及业务开展情况，如涉及应披露的重大业务合作，公司均会依据相关法律法规及时履行审议程序并及时披露。

**Q: 公司核心业务刀具业务情况**

公司层面，公司始终坚持超硬刀具为核心的经营理念，在资金、研发、生产制造、销售等方面重点投入超硬刀具。主要应用于汽车、3C、新能源装备等领域等零部件的精密和超高精密加工。

随着高端制造、精密制造和新材料行业持续创新发展，钛合金、铝合金、碳纤维、高温合金、脆性材料等难加工材料使用逐渐增多，以及轻量化和更高精密工艺需求下，超硬刀具具有较好的发展前景和空间。市占率方面，欧美发达国家的超硬刀具占总刀具比重超过 20%，我国机械加工行业使用超硬刀具占比远低于欧美发达国家，同时，随着我国制造业提质升级，超硬刀具具有较大提升空间。新兴行业层面，人形机器人、低空经济等新兴行业的关键零部件加

	工，超硬刀具具有较强优势。
附件清单	无
日期	2026年3月6日